Bienvenido a O-Leading

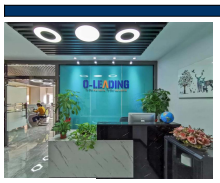
O-Leading se enfocaría por ser un socio de solución integral en la cadena de suministro de EMS, incluido el diseño de PCB, la fabricación de PCB y el ensamblaje de PCB (PCBA). Proporcionamos algunas de las tecnologías de PCB más avanzadas, incluyendo PCB de HDI, PCB de múltiples capas, PCB rígido-flexibles Podemos apoyar desde el prototipo de giro rápido hasta la producción media y en masa.
En general, nuestros clientes globales están muy impresionados con nuestros servicios: respuesta rápida, precio competitivo y compromiso de calidad. Brindar un servicio técnico más valioso y una solución general en la forma en que O-Leading. Haga clic aquí para obtener más información
Mirando hacia el futuro, O-Leading se concentrará en la innovación y el desarrollo de la tecnología de fabricación de productos electrónicos como sensores, y realizará esfuerzos persistentes en el servicio integral de PCB y PCBA para proporcionar servicios de primera clase y crear más valor para nuestros clientes.
ÚNICA CLIC EN ESTOS PARA MÁS INFORMACIÓN: Haga clic aquí para obtener más información

Descripción del producto

Lugar de origen:	Guangdong China (continental)
Nombre de la marca:	O-Leading
Material de base:	FR-4 - Aluminio
Espesor del tablero:	0.2-3.0mm
Min. Ancho de línea:	3.0mil
Min. Separado entre líneas:	3.0mil
Anchura:	0.5 ~ 18
Min. Tamaño del agujero:	0.2mm
Peso:	0.05kg0.10kg5
Espesor de cobre:	0.5oz-5oz
MOQ:	10 piezas
Número de modelo:	Fabricante de placa de montaje de pcb de bajo de potencia
Tipo de diseño:	requisito del cliente
embalaje:	Conducir industrial pcb
Acabado de superficies:	aire de nanoestras, OSP, HASL sin plomo
color:	azul, rojo, verde, negro, amarillo
aplicable a:	led, teléfono móvil, aires acondicionados, televisores
certificados:	ISO9001, UL, RoHS, IATF16949 ISO14
IQ CCTN:	10PCS-100PCS
Envío:	1-10kg -5kg

Información de la placa de pcb sin plomo

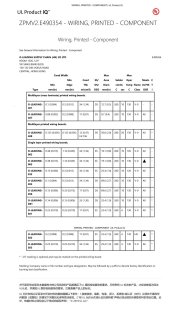
Nuestro equipo



Factory PCB

Factory SMT

Certificaciones



Empaquetado y entrega

Quick Turn Lead Time		
Layer Count	Lead Time	Special Requirement
1L,2L	2-3days	24 Hours,48 Hours
4L	3-4days	48 Hours
6L	4-5days	72 Hours
8L	5-6days	NA
10L	6-7days	NA
12L	7-8days	NA
14L	8-9days	NA

Standard Lead Time		
Layer Count	Sample Lead Time	Volume order lead time
2L	4 days	10 days
4L	5 days	11 days
6L	6 days	12 days
8L	8 days	14 days
10L	10 days	16 days
12L	12 days	18 days
14L	14 days	20 days
16-32L	16 days	24 days

Capacidad de procesamiento

Capacidades de producción de PCB
Recuento de capas: 1-layer-32 capas
Espesor de cobre acabado: 1/3 oz-12 oz
Ancho mínimo de línea / espaciado interior: 3.0mil / 3.0mil
Ancho mínimo de línea / espaciado exterior: 4.0mil / 4.0mil
Espesor del tablero: 0.2mm-6.0mm
Grosor del tablero: 0.2mm-6.0mm
Tamaño máximo del panel (pulgada): 635 * 1500 mm
Tamaño mínimo del orificio perforado: 4mil
Tolerancia de agujero revestido: +/- 3mil
Mínimo / Máximo agujero: 4mil / 6.3mm
Vía enterra (enterrada, ciega, ciega): Sí
Material base: FR-4, material libre de halógenos de alta Tg Poliimida,
Cobre pesado
Acabados superficiales: HASL, OSP, ENIG, HAL-LF, plata de inmersión,inversión de estaño, dedos dorados, tinta de carbono

Capacidades de producción SMT
Material de PCB: FR-4, CEM-1, CEM-3, placa a base de aluminio
Tamaño máximo de PCB: 510x460 mm
Tamaño mínimo de PCB: 50x50 mm
Grosor de PCB: 5.5mm-6.5mm
Grosor del tablero: 0.3-6 mm
Tamaño mínimo de componentes: 0201
Componente de tamaño de chip estándar: 0603 y más grande
Paso de pastilla mínimo: 0.4 mm
Paso de pieza mínimo: 0.4 mm
Paso mínimo de bola BGA: 0.4 mm
Precisión de colocación: +/- 0.03 mm